



## 機械設計（産業用装置）【接着・粘着素材の国内トップメーカー】

リンテック株式会社での募集です。 機械設計・機構設計・筐体設計・メカトロ設計・...

### 募集職種

#### 人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

#### 採用企業名

リンテック株式会社

#### 求人ID

1481534

#### 業種

化学・素材

#### 雇用形態

正社員

#### 勤務地

埼玉県

#### 給与

450万円～700万円

#### 勤務時間

09:00～17:30

#### 休日・休暇

【有給休暇】初年度10日6か月目から 【休日】週休二日制 土日 祝日 夏季休暇 年末年始 土曜、日曜、祝日、年末年始、夏...

#### 更新日

2024年06月20日 02:00

### 応募必要条件

#### キャリアレベル

中途経験者レベル

#### 英語レベル

日常会話レベル

#### 日本語レベル

ネイティブ

#### 最終学歴

専門学校卒

#### 現在のビザ

日本での就労許可が必要です

### 募集要項

【求人No NJB2120258】

当社製品の産業用装置に関する機械設計（仕様検討～詳細設計）をご担当頂きます。  
既存製品の仕様変更、新規開発案件があり、装置のシリーズ毎に担当者を付け、ご対応いただきます。

【製品例について】

・半導体材料のウェハに接着シートを貼付し、加工する装置（大きさ：2m×3m程度）

当社の接着素材を精密に塗布する加工技術が使われています。半導体メーカーのほとんどに当社製品が納入されており、粘着プロセスの半導体製造装置において国内メーカーとしてはトップシェアを誇ります。

・飲食品、通販パッケージ等にラベル・シールを高速で貼付する装置

粘着素材と機械装置の開発・製造・販売を一気通貫で対応しています。

【働き方】

- ・有給休暇取得率64%（半日単位でも使用可）
  - ・残業は平均20時間／月程度
  - ・育休復帰率100%（2017年度利用者36名）
- 結婚、出産などのライフイベントの後も仕事を続ける社員がほとんどです。

---

スキル・資格

【必須】 ・3D CADでの機械設計経験 【尚可】 ・装置設計経験

---

会社説明

粘着素材、特殊紙、加工紙・加工フィルム、光学機能性フィルム、半導体関連製品、包装機・印刷機等の研究開発・製造・販売